⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 昭60-242612

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)12月2日

H 01 L 21/205 31/04

7739-5F 7733-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

劉発明の名称 堆積膜の形成方法

②特 顧 昭59-98420

20出 題 昭59(1984)5月16日

砂発 明 征 生 者 村 西 **砂発** 明 者 松 宏 田 明 個発 者 田 昌 宏 砂発 明 平 者 井 裕 砂発 明 者 江 健 ⑫発 明 者 片 桐 孝志 创出 キャノン株式会社 願人 砂代 理 人 弁理士 丸島 饒一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

明 細・書

1. 発明の名称

堆積膜の形成方法

2. 停許請求の範囲

(1) 支持体が配置された堆積室内に、下配一般式:

[(SiH₂)_n]

(但し、上記式中 n は 3、 4 または 5、 R は H または 8 i H a を 安わす) で 安わされる 環式 シラン化合物 及びハロゲン 化合物 の 気体 状 雰囲気を形成し、これら化合物 に 熟エネルギーを 与え、前配支持体上にシリコン原子を含む 堆積膜を形成することを 特徴とする 堆積膜の形成方法。

3. 発明の.詳細な説明

本発明は、励起エネルギーとして熱を利用し、 光導電膜、半導体あるいは絶縁性の膜を所定の 支持体上に形成させる堆積膜形成法に関し、更 に詳しくは、熱エネルギーの付与により、原料ガスの励起、分解状態を作り、所定の支持体上に、特に、アモルファスシリコン(以下 a-Si と略す)の推積度を形成する方法に関する。 従来、a-Si の推積形成して用いたクローなの は または Si₂H₆ を原料として用いたクローなの ない は SiH₄ または Si₂H₆を 電気エネルギーや 熱 支 との SiH₄ または Si₂H₆を 電気エネルギーや の SiH₄ または Si₂H₆を 電気エネルギーや か て ストー (励起エネルギー)により分解して ネルギー (励起エネルギー)により分解して され が は 放 は た 地 積 膜 は 、 光 導 電 膜 、 半 導 体 あ るい は 絶 録 性 の 膜 等 として 種々の 目 的 に 利用 され て いる。

しかしながら、高出力放電下で堆積膜の形成が行なわれるグロー放電堆積法に於いては、均一な放電の分布状態が常に得られないなど再現性のある安定した条件の制御が難しく、更に度形成中に於ける膜への高出力放電の影響が大きく、形成された膜の電気的、光学的特性の均一

特開昭60-242612(2)

性、品質の安定性の確保が難しく、堆積時の膜 に、厚膜の維積膜を電気的、光学的特性に於い て均一にこの方法により形成するととは非常に 困難であつた。

一方、熱エネルギー堆積法においても、通常 400℃以上の高温が必要となるととから使用 -8i中の有用な結合水素原子が離脱してしまう 確率が増加するため、所望の特性が得難い。

そとで、とれらの問題点を解決する1つの方 法として、SiH4, SiaHe 以外のシリコン化合物 を原料とする a-Si の低熱量の熱エネルギー雄 積法(´熱C V D) が注目される。

との低熱量の熱エネルギー堆積法は、励起エ ネルギーとしての前述の方法に於けるグロー放 電や高温加熱の代わりに低温加熱を用いるもの であり、 a-Si の堆積膜の作製を低エネルギー レベルで実施できるようにするものである。ま た、低温をほど原料ガスを均一に加温するとと

(但し、上記式中nは3、4または5、RはH または 8iH。を扱わす)で嵌わされる環式シラン ことによつて達成されることを見い出し完成さ れたものである。

すなわち、本発明の増積膜形成、法は、支持体 が配置された堆積室内に、下記一般式;

(但し、上配式中nは3、4.または5、RはH または SiHaを表わす)で表わされる環式シラン 化合物及びハロゲン化合物の気体状雰囲気を形 成し、これら化合物を熱エネルギーを利用して、 励起し、分解することにより、前記支持体上に **シリコン原子を含む梅積膜を形成することを停** 欲とする。

本発明の方法に於いて使用される a-Si 堆積 厩形成用の原料は、下配一般式:

が容易であり、前述の維積法と比べて低いエネ 表面の乱れ、堆積度内の欠陥が生じやすい。特 ルギー消費で、均一性を保持した高品質の成膜 を行なりととができ、また製造条件の制御が容 易で安定した再現性が得られ、更に支持体を高 鼠に加熱する必要がなく、支持体に対する選択 . 性も広がる利点もある。

本発明は上記した点に鑑みなされたものであ される支持体材料が限定され、加えて所盤のaり、励起エネルギーとして、低レベルの熱エネ ルギーを用いて高品質を維持しつつ高い成膜速 **度でシリコン原子を含む堆積膜を低エネルギー** レペルで形成することのできる熱エネルギー堆 **積法を提供することにある。**

> 本発明の他の目的は、大面積、厚膜の堆積膜 の形成にあつても、電気的、光学的特性の均一 性、品質の安定性を確保した高品質の堆積膜を 形成することのできる方法を提供することにあ

本発明は、鋭意検討の結果、これらの目的が、 熊エネルギーにより分解される原料ガスとして、 下記一般式;

$$\begin{bmatrix} (SiH_2)_n \\ (SiHR) - \end{bmatrix}$$

(但し、上記式中nは3、4または5、RはH またはSiHaを表わす)で表わされる現式シラン 化合物である。

このような環式シラン化合物として以下のよ りなものを挙げることができる。

$$M6.1$$
 $M6.2$
 $M6.3$
 $8iH_2$
 <

しかしながら、とのような環式シラン化合物 は、励起エネルギーとして熱エネルギーを用い た場合、効率良い、励起、分解が得られず、良 好な成膜速度が得られない。

チとで太梁明の方法に於いては、熱エネルギ

特開昭60-242612(3)

一による上記の環式シラン化合物の励起、分解をより効率良く促進させるために、 酸環式シラン化合物にハロゲン化合物が混合される。

本発明の方法に於いて上記環式シラン化合物に混合されるハロゲン化合物は、ハロゲン原子を含れた化合物であり、上記環式シラン化合物の記エネルギーによる励起、分解をより効率良く促進させることのできるものである。このようなハロゲン化合物としては、Cl2、Br2、I2、F2等のハロゲンガス等を挙げることができる。

本発明に方法に於ける前記 a-8i 膜形成用原料化合物に混合されるハロゲン化合物の割合いは、使用される a-8i 膜形成用原料化合物及びハロゲン化合物の種類等によつて異なるが、0.01 Vol X~65 Vol X、好ましくは 0.1 Vol X~50 Vol Xの範囲内で使用される。

なか、前記一般式で示された環式シラン化合物でnが6以上のものは、ハロゲン化合物との 進合状態に於いて、その分解が容易で低エネル

従つて、上記式中のnは、3、4または5で あるととが好ましい。

次に、前記堆積室内に導入された前記シリコン化合物ガスに対する熱エネルギの付与はジュール熱発生要素、高周波加熱手段等を用いて行われる。

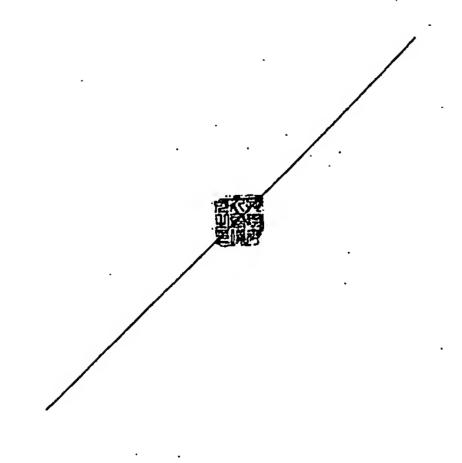
ジュール熱発生要素としては電熱線、電熱板等のヒータを、また高周波加熱手段としては誘導加熱、静電加熱等を挙げることができる。ジュール熱発生要素による実施麒様について戦明

すればヒータを支持体の裏面に接触ないし近接 させて支持体表面を伝導加熱し、表面近傍の原 料ガスを熱励起、熱分解せしめ、分解生成物を 支持体表面に堆積させる。

他に、ヒータを支持体の表面近傍に置くこと も可能である。 以下、第1図を参照しつつ本発明の方法を詳細に説明する。

第1図は支持体上に、a-Si からなる光導電膜、半導体膜、又は絶縁体膜等の機能膜を形成するための堆積膜形成装置の概略構成図である。堆積膜の形成は堆積窒1の内部で行なわれる。堆積室1の内部に置かれる3は支持体の配置される支持台である。

4 は支持体加熱用のヒーターであり、 導線 5 によつて酸ヒーター 4 に給電される。 堆積 室 1 内に a - Si の原料ガス、及び必要に応じてるためである。 サリアーガス等のガスを導入してるためでガス等の 1 に連結されている。 びのガス導入管1 7 の他端は上配原料ガスカカスのガスで使用されるキャリアガス等の 1 1 、1 2 から堆積 室 1 に向って流出する。 カス供給するためのガス供給源 9 、1 0 、1 1、1 2 から堆積 室 1 に向って流出する。 カスクルカスの流量を計測するため、 対応するフログメーター 15-1、15-2、15-3、15-4・が対



特開昭60-242612(4)

応する分枝したガス導入管17-1,17-2,17-3,17-4の途中に設けられる。各々のフローメーターの前後にはパルプ14-1,14-2,14-3,14-4,16-1,16-2,16-3,16-4が設けられ、これらのパルプを調節することにより、所定の流量のガスを供給しりる。13-1,13-2,13-3,13-4 は圧力メータであり、対応するフローメータの高圧側の圧力を計測するためのものである。

フローメータを通過した各々のガスは混合されて、不図示の排気装置によつて減圧下にある 推積室1内へ導入される。なお、圧力メータ18 は混合ガスの場合にはその総圧が計測される。

堆積 宝1 内を減圧にしたり、導入されたガスを排気するために、ガス排気管 2 0 が堆積 室 1 に連結されている。ガス排気管の他竭は不図示の排気装置に連結される。

本発明に於いて、ガスの供給源9,10,11, 12の個数は適宜、増減されりるものである。 つまり、単一の原料ガスを使用する場合には ガス供給源は1つで足りる。しかしながら、2 種の原料ガスを混合して使用する場合、単一の 原料ガスに(触媒ガスあるいはキャリアーガス 等)を混合する場合には2つ以上必要である。

なお、原料の中には常温で気体にならず、液体のままのものもあるので、液体原料を用いる場合には、不図示の気化装置が設置される。気化装置には加熱沸騰を利用するもの、液体原料中にキャリアーガスを通過させるもの等がある。気化によつて得られた原料ガスはフローメータを通つて堆積室1内に導入される。

このような第1図に示した装置を使用して本 発明の方法により以下のようにして a - Si から なる堆積膜を形成することができる。

まず、堆積室1内の支持台3上に支持体にをセットする。

支持体2としては、形成された堆積膜の用途 等に応じて種々のものが使用される。該支持体 を形成できる材料としては、導電性支持体には、 例えばNiC1、ステンレス、A1、Cr、Mo、Au、Nb、

Ta、V、Ti、Pt、Pd 等の金属またはこれらの合金、半導電性支持体には、Si、Ge 等の半導体、また電気絶縁性支持体には、ポリエステル、ポリエチレン、ポリカーポネート、セルローズアセテート、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリア・ド等の合成樹脂、ガラス、セラミツクス、紙等を挙げるととができる。支持体2の形状及び大きさは、その使用する用途に応じて、適宜決定される。

特に、本発明の方法に於いては、支持体の温度を150~300で程度と比較的低い温度とすることができるので、上配の支持体を形成する材料の中でも、従来のグロー放電堆殺法や従来の熱エネルギー堆積法には適用できなかつた耐熱性の低い材料からなる支持体をも使用することが可能となつた。

このように支持体2を堆積室1内の支持台3上に置いた後に、ガス排気管20を通して不図示の排気装置により堆積室内の空気を排気し波

Eにする。被圧下の堆積室内の気圧は 5×10⁶ Torr 以下、好適には 10^d Torr 以下が望ましい。 熱エネルギ付与手段として、電熱ヒータ4を用いる場合には堆積室 1 内が減圧されたところで、ヒーター4 に通電し、支持体 3 を所定の温度に加熱する。このときの支持体の温度は、150~300℃、好ましくは、200~250℃とされる。

このように、本発明の方法に於いては支持体温度が比較的低温であるので、グロー放電堆積法やSiH,、Si*H。を原料として用いた熱エネルギー堆積法に於けるような支持体の高温加熱を必要としないために、このために必要とされるエネルギー消費を節約することができる。

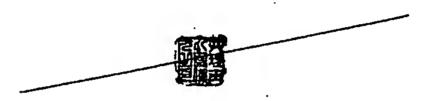
次に、先に挙げたような a-Si 膜形成用の原料化合物の(1種以上の)ガスが貯蔵されている供給源9のパルプ14-1,16-1を各々開き、原料ガスを堆積室1内に送りこむ。

このとき対応するフローメータ15-1で計 調しながら流景調整を行う。通常、原料ガスの

特周昭60-242612(5)

洗量は10~1000SCCM。 好選には 20~500 SCCM の範囲が選ましい。

このようにして、支持体2の表面近傍を流れる原料ガスには熱エネルギーが付与され、熱励起・熱分解が促され、生成物質である a-81 が支持体上に堆積される。



程室に大気を徐々に導入し、堆積室内を常圧に 戻して、ョーSI膜の形成された支持体を取り 出す。

このようにして本発明の方法により支持体上に形成された a - 8 i 膜は、電気的、光学的特性の均一性、品質の安定性に優れた a - 8 i 膜である。

なお、以上説明した本発明の方法の一例に於いては、滅圧下に於いて堆骸膜が形成されたが、 とれに限定されることなく、本発明方法は、所 望に応じて、常圧下、加圧下に於いて行なうと ともできる。

以上のような本発明の方法によれば、励起エネルギーとして、低熱量の熱エネルギーを使用し、かつ散熱エネルギーによつて容易に励起、分解する原料ガスを用いたことにより、高い成連をによる低エネルギーレベルでの。 a 一 8 i 整複膜の形成が可能となり、電気的、光学的特性の均一性、品質の安定性に優れた a 一 8 i 種膜を形成することができるようになった。従

本発明の方法に於いては励起エネルギーとして無エネルギーを使用するが、高熱量ではなく 低熱量の付与であるので、設エネルギーを付与 すべき原料ガスの占める所定の空間に対して常 に均一に付与できる。

形成過程にある堆積膜へのグロー放電堆積法に於いて認められたような高出力放電による影響はなく、堆積時で膜接面の乱れ、堆積膜内の欠陥を起こすことなく、均一性を保ちつつ堆積膜の形成が整統される。

このようにして a-Si膜が支持体 2 上に形成され、 a-Siの所譲の膜厚が得られたところで、ヒータ 4 からの無エネルギーの付与を停止し、 更にバルブ 1 4-1, 16-1を閉じ、原料ガスの供給を停止する。 a-Si膜の膜厚は、形成された a-Si膜の用途等に応じて避宜選択される。

次に、不図示の排気装置の配動により、堆積 室内のガスを排除した後、支持体及び堆積膜が 常温となつたところでパルプ2 i をおけて、堆

つて、本発明の方法に於いては、従来のグロー放電堆積法や従来の熱エネルギー堆積法には適用できなかつた耐熱性の低い材料からなる支持体をも使用することができ、また支持体の高温加熱に必要とされるエネルギー消費を節約することが可能となつた。

以下、本発明の方法を実施例に従って更に詳細に説明する。

寒施 例.1

第1図に示した装置を使用し、a一名i 堆積 膜形成用の原料として先に挙げた取式シラマとして 合物 look としてかった合物として、 Inを用い、aーSi(アモルフアスー名i)、 の形成を以下のようにして実施した。まず、間で の形はなりエチレンテレフタレート)を 1内の支持台3にセットし、ガス排気を 1内の支持台3にセットし、よつて増電を 通して排気装置(不図示)によって を用い、aーSi(アモルフアスー名i) では、では、して実施した。まず、 を20では、カスケーを 1内の支持台3にセットし、と一タ4に選を を10ででは、ヒータ4に選を を10でように保ち、次に環式シットで 支持体温度を225℃に保ち、次に環式シットで 化合物 look 1が光質された原料供給 20 のメップ

特開昭 60-242612 (6)

14-1,16-1及び I。 充填された供給源29のペルプ14-5,16-5を各々開き、取料ガスを及びハロゲン化合物ガスを堆積富1内に導入した。

とき対応するフローメータ15-1, 15-5で計随しながら環式シラン化合物流列 のガス流量を1508CCMに、I.のが流型を 308CCMに、I.のが設立のが 308CCMに、I.のが設立の 308CCMに、I.のが設立の 28人が、 28んが、 28んが、 28のが、 28のが、

とのようにして本発明の方法により形成された、a-8i膜の評価は、基板上に形成された

a - S i 膜のそれぞれの上に、更にクシ型のA1のギャップ電極(長さ 2 5 0 μ、巾 5 ㎜)を形成して、光電流(光照射強度 A M I ; 約 1 0 0 m W / cd)と暗電流を測定し、その光導電率 σ p 及び光導電率 σ p と暗導電率 σ d との比(σ p / σ d)を求めるととによって行った。

なお、ギャップ電極は、上記のようにして形成されたa‐8i膜を蒸着槽に入れて、設備を 1度10°Torrの真空度まで減圧した後、 真空度を10°Torrに調整して、蒸溜速し 20Å/secで、1500Åの験厚で A1をa‐ 8i映上に蒸着し、これを所定の形状を有する バターンマスクを用いて、エッチングしてバタ ーンニングを行つて形成した。

得られたσρ値、σ p / σ d 比を嵌 1 K 示す。 実施例 2 及び 3

ハロゲン化合物としてBra(契施例2)またはCla(実施例3)を用いた以外は、実施例1と同様にしてI型のa-Si膜の形成を実施し、得られたa-Si膜を実施例1と同様にして評

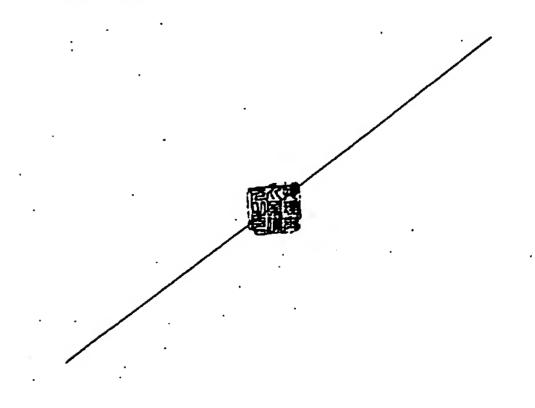
断した。評価結果を登1に示す。 虫が例4~12

比較例1~4

a-Si堆糖膜形成用の原料として先に挙げた環式シラン化合物№1,№2,№3,№4を用い、ハロゲン化合物を使用しないこと以外は実施例1と同様にして、a-Si膜を堆積した。符のたa-Si膜を実施例1と同様にして評価した。評価結果を表1及び表2。に示す。

以上の実施例1~12及び比較例1~4の結果をまとめると、成蹊速度については衰1及び 安2の評価結果に示されたように、同種の a - 8 i 堆積膜形成用原料を用いたそれぞれ対応する実施例と比較例を比べた場合、ハロゲン化合物を混合した場合は、そうしない場合よりも約2~6倍程度成跌速度が大きくなつた。ハロゲンの種類による成蹊速度の促進の割合は、一般にC12, Bri, Lo 順に大きい。

また、本実施例に於いて形成されたaーSi 膜は、いずれも電気的特性に関しても良好なも のであつた。



| • | | ٠ | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|------|
| • | • | LINCON. | 実 | 施 | 91 | 出數例 | 夹 | 施 | 91 |
| | 号 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | . 5 | 6 |
| a-Si塩積膜 形成用原料 | | No. 1 . | | | | No. 2 | | | |
| ハロゲンガス | 植類 | | 1 2 | Br 2 | Cl 2 | | 1 2 | Br 2 | Cl 2 |
| | 统量 (SOCH) | | 30 | 3 0 | 30 | | 20 | 20 | 20 |
| 基板温度 | [(°) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 67 / Od (×104) | | 2.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| #2 #2 (×10 ⁻⁵) | | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 3.0 | 2.4 | 2. |
| 成膜速度 (A/sec) | | 5 | 28 | 23 | 15 | 8 | 3 2 | 2 7 | 18 |

| | | 出校例 | 実 | 施 | 91 | H10094 | 実 | 施 | 691 |
|---|---------------|-------|-----|------|------|--------|-----|------|------|
| 番 | 号 | 3 | 7 | 8 | g | 4 | 10 | 11 | 12 |
| a-Si堆積膜 形成用原料 | | No. 3 | | | | No. 4 | | | |
| ハロゲン ガ ス | 種類 | | I 2 | Br 2 | C1 2 | | 12 | Br 2 | Cl 2 |
| | 疣 量 (SOCM) | | 40 | 40 | 40 | | 50 | 50 | 50 |
| 基板温度(℃) | | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| *1 Øp/Ød (X104) | | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 3.0 |
| #2 Ø _P (×10 ⁻⁵) | | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 2.0 | 2.3 |
| 成膜速度 (A/sec) | | 5 | 28 | 2 3 | 15 | 5 8 | 3 2 | 2 27 | 1 6 |

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の方法に用いられる堆積膜 形成装置の一例の氣略構成図である。

- 4:ヒーター 5: 準線 6-1, 6-2,
- 6-3:ガスの嵌れ 9,10,11,
- 12:ガス供給額 13-1,13-2,
- 13-3,13-4,18: 圧力メーター
- 14-1,14-2,14-3,14-4,
- 16-1, 16-2, 16-3, 16-4,
- 21:パルプ 15-1,15-2,15
- -3, 15-4: 7D-1-7- 17,
- 17-1, 17-2, 17-3, 17-4:
- ガス導入管 1.8 : 近力 20:ガス排

気管

キャノン株式会社 人編出

代理人

^{*1} グァ/グa:光導電率と暗導電率の比 *2 グァ:光導電率 (Q · cm) -1

^{*1} グァ/グd:光導電率と暗導電率の比

¹² Op:光谱電路 (Q·cm)-1

第1図

